

Link do produktu: <https://www.cybersklep.pro/msi-mpg-gungnir-300p-airflow-p-21077.html>

MSI MPG Gungnir 300P Airflow



Cena brutto	540 zł
Cena netto	439 zł
Cena poprzednia	648 zł
Kod producenta	306-7G21P21-W57
Kod EAN	4711377103862

Opis produktu

MSI MPG Gungnir 300P Airflow

Kolor: **czarny**

Specyfikacja techniczna

- Możliwość montażu: **7 wentylatorów 120mm**
- Obsługiwane radiatory: **120 mm140 mm240 mm280 mm360 mm**
- Zainstalowane komponenty: **4 wentylatory 120 mm**
- Głębokość: **505 mm**
- Szerokość: **235 mm**
- Waga: **10.9 kg**
- Wysokość: **510 mm**
- Grupa produktowa: **Obudowy komputerowe MSI**
- Gwarancja: **2 lata w serwisie sprzedawcy**
- Kolor: **czarny**
- Konstrukcja obudowy: **wydzielona komora na zasilacz**
- Panel boczny: **przeźroczysty**
- Producent: **MSI**
- Standard: **ATXextended ATXmicro-ATXmini-ITX**
- Typ obudowy: **Midi Tower**
- Ilość kieszeni 2.5 wewn.: **6 szt.**
- Ilość kieszeni 3.5 wewn.: **2 szt.**
- Złącza na przednim panelu: **1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Typ-C)2 x USB 3.2 Gen 1audio**
- Dodatkowe cechy: **E-ATX do 280 mm x 305 mm**
- Model: **MSI MPG Gungnir 300**
- Nazwa producenta / importera: **MSIMSI Computer Europe BVEScience Park Eindhoven 57065692 ER Son Eindhoven HolandiaEmail: GPSR@msi.com**
- Maksymalna długość karty graficznej: **36 cm**
- Maksymalna wysokość chłodzenia: **17 cm**
- Standard zasilacza: **ATX**
- Wbudowany zasilacz: **brak w komplecie**

Obudowy z serii MPG GUNGNIR 300 uosabiają wysokie standardy wśród obudów typu mid-tower. Jej design charakteryzuje się jednolitym, perforowanym panelem przednim. Obudowę wykonano z wysokiej jakości materiałów i stworzona została z myślą o wysokiej wydajności. Wybierz wybitną konstrukcję i postaw na doskonałość.

Niesamowity system chłodzenia

Opisywana obudowa typu mid-tower pochwalić się może wieloma funkcjami, które poprawiają przepływ powietrza. Dzięki opcjonalnym, montowanym w jej wnętrzu akcesoriom, w obudowie tej może łącznie zainstalować do dziesięciu 120-milimetrowych i do dwóch 60-milimetrowych wentylatorów, które zmaksymalizują chłodzenie. W obudowie zainstalować można również system chłodzenia cieczą w konfiguracji push-pull.

Odpowiedni przepływ powietrza

Perforowany panel przedni o grubości 1 mm, który w odróżnieniu od typowego, montowanego w innych obudowach „grilla”, jest w stanie odfiltrowywać większość dostającego się do obudowy kurzu. Co więcej, panel boczny oraz osłona zasilacza wyposażone są w odpowiednio

dobrane otwory wentylacyjne, które zapewniają optymalny przepływ powietrza.

Dzięki zastosowaniu perforowanej siatki i odpowiednio dobranych otworów wentylacyjnych, obudowy z serii MPG GUNGNIR 300 zapewniają wystarczający przepływ powietrza wewnątrz systemu i zapobiegają nadmiernemu jego tłumieniu.

Wielokierunkowy uchwyt na kartę graficzną

Uchwyt na kartę graficzną można łatwo dostosować do różnych rozmiarów kart graficznych i metod ich montażu bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Dzięki temu jest to rozwiązanie wyjątkowo przyjazne dla użytkowników, które pozwala na łatwe zoptymalizowanie sposobu podparcia i montażu karty graficznej.

Wyjątkowa, przyjazna dla użytkownika konstrukcja

Obudowy z serii MPG GUNGNIR 300 oferują szereg opatentowanych funkcji zwiększających wygodę ich użytkowania, w tym specjalny uchwyt na kartę graficzną, wysuwane sanki montażowe na i wyjmowany, wymienialny wspornik na śledzie kart PCIe.

Mechanizm szybkiego wysuwania 3,5-calowego kosza na zwalnia w razie potrzeby, w elastyczny sposób, przestrzeń, a zatrzaski na wyjmowanym, wymienialnym wsporniku na śledzie kart PCIe pozwalają szybko i łatwo dostosować aranżację wnętrza do różnych wymagań instalacyjnych.

Szeroka kompatybilność

Formaty obsługiwanych płyt głównych: E- (aż do 280 x 305 mm), ATX, Micro-ATX i Mini-

Przestrzeń na elementy:

Obsługa do 10 wentylatorów

Obudowę przystosowano do optymalnego, wysokowydajnego przepływu powietrza. Fabrycznie wyposażona jest w trzy 120-milimetrowe wentylatory ARGB zainstalowane na przednim, perforowanym panelu i w jeden wentylator ARGB 120 mm, który znajduje się z tyłu obudowy.

Ponadto, obudowa ta może pomieścić aż do dziesięciu, 120-milimetrowych wentylatorów (lub 7 x 140 mm i 3 x 120 mm), dzięki czemu można zmaksymalizować chłodzenie.

Możliwość montażu dwóch radiatorów 360 mm

W obudowie można zainstalować do dwóch, 360-milimetrowych radiatorów systemu chłodzenia cieczą. Ponadto, przód i góra obudowy oferują aż 80-milimetrowy prześwit, co pozwala na łatwy montaż grubszych modeli radiatorów. Oprócz możliwości instalacji różnych modeli radiatorów, w obudowie zainstalować można praktycznie dowolny system chłodzenia cieczą AIO lub niestandardową pętlę chłodzenia cieczą z więcej niż jednym radiatorem.

Złącza We/Wy dostępne na górnym panelu

W wypadku kompatybilnych płyt głównych, górny panel złączy We/Wy oferuje port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, dzięki któremu można przesyłać dane z prędkością dochodząca do 20 Gbit/s.